

11A, 650V DP MOS功率管

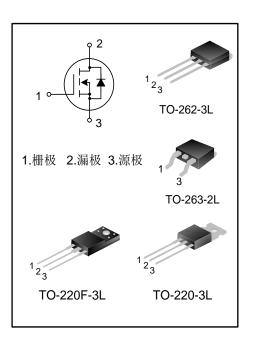
描述

SVS11N65T/F/K/S N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子 DP MOS 技术平台制造,具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效,高功率密度,提高热行为。

此外, SVS11N65T/F/K/S应用广泛。如,适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 11A, 650V, R_{DS(on)(典型值)}=0.37Ω@V_{GS}=10V
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



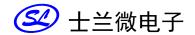
产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVS11N65T	TO-220-3L	SVS11N65T	无卤	料管
SVS11N65F	TO-220F-3L	SVS11N65F	无卤	料管
SVS11N65K	TO-262-3L	SVS11N65K	无卤	料管
SVS11N65S	TO-263-2L	SVS11N65	无卤	料管
SVS11N65STR	TO-263-2L	SVS11N65	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, T_c=25°C)

参数名称		<i>bb</i> □			单位		
		符号	SVS11N65T	SVS11N65F	SVS11N65K	SVS11N65S	平 1立
漏源电压		V_{DS}	650				
栅源电压		V_{GS}			V		
		I _D	11				A
例仅电机	T _C =100°C	טי	6.7				^
漏极脉冲电流		I_{DM}	44				
耗散功率(T _C =25°C)		P_D	86	23	79	82	W
- 大于25	°C每摄氏度减少	ГD	0.69	0.18	0.63	0.66	W/°C
单脉冲雪崩能量	(注 1)	E _{AS}	250			mJ	
工作结温范围		TJ	-55∼ + 150				°C
贮存温度范围		T_{stg}		-55^	~ + 150		°C

版本号: 1.7 共8页 第1页



热阻特性

63 W. 67 Th	<i>frfr</i> □	参 数 范 围				单位
参数名称	符号	SVS11N65T	SVS11N65F	SVS11N65K	SVS11N65S	中位
芯片对管壳热阻	R _{θJC}	1.45	5.43	1.58	1.52	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5		°C/W		

电气参数(除非特殊说明, T_c=25°C)

参数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV _{DSS}	$V_{GS}=0V$, $I_D=250\mu A$	650			V
漏源漏电流	I _{DSS}	V _{DS} =650V, V _{GS} =0V			1.0	μA
栅源漏电流	I _{GSS}	$V_{GS}=\pm30V$, $V_{DS}=0V$			±100	nA
栅极开启电压	V _{GS(th)}	$V_{GS}=V_{DS}$, $I_{D}=250\mu A$	2.0		4.0	V
静态漏源导通电阻	R _{DS(on)}	V _{GS} =10V, I _D =5.5A		0.37	0.44	Ω
输入电容	C _{iss}			850		
输出电容	C _{oss}	V _{DS} =100V,V _{GS} =0V, f=1.0MHz		50		pF
反向传输电容	C _{rss}	1 I= 1.0IVITIZ		1.8		
开启延迟时间	t _{d(on)}	\\ 005\\ \\ 10\\		14		
开启上升时间	t _r	$V_{DD}=325V$, $V_{GS}=10V$,		33		
关断延迟时间	t _{d(off)}	R _G =10Ω,I _D =11A (注 2,3)		54		ns
关断下降时间	t _f	(在 2,3)		30		
栅极电荷量	Q_g	V _{DD} =520V, V _{GS} =10V,		30		
栅极-源极电荷量	Q _{gs}	I _D =11A		5.0		nC
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}	(注 2,3)		15		

源-漏二极管特性参数

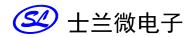
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	Is	MOS 管中源极、漏极构成的			11	Α
源极脉冲电流	I _{SM}	反偏 P-N 结			44	A
二极管压降	V_{SD}	I _S =11A, V _{GS} =0V			1.4	V
反向恢复时间	T _{rr}	I _S =11A, V _{GS} =0V,		331		ns
反向恢复电荷	Q _{rr}	dI _F /dt=100A/μs		4		μC

注:

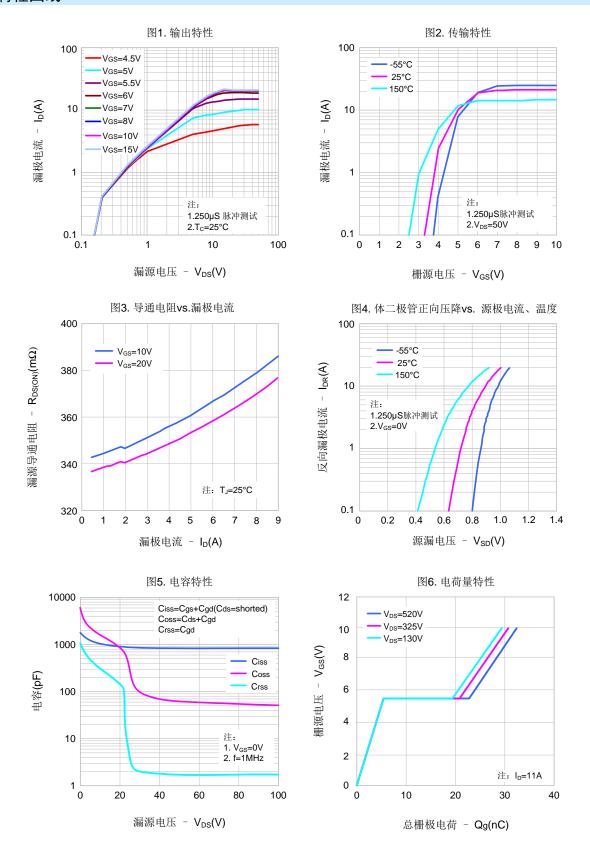
- 1. L=30mH, I_{AS} =3.8A, V_{DD} =100V, R_{G} =25 Ω ,开始温度 T_{J} =25 $^{\circ}$ C;
- 2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%;
- 3. 基本上不受工作温度的影响。

杭州士兰微电子股份有限公司

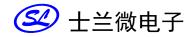
http://www.silan.com.cn 共8页 第2页



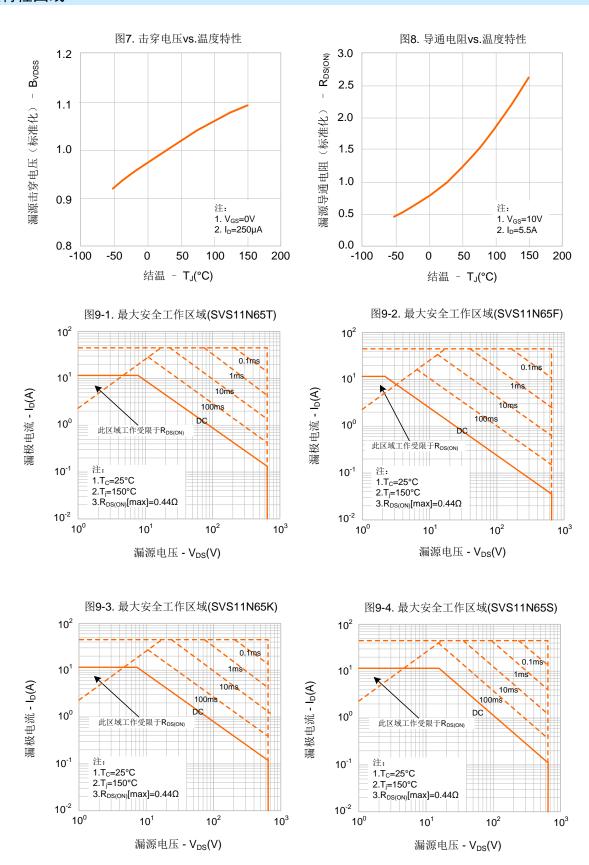
典型特性曲线

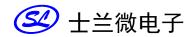


版本号: 1.7 共8页 第3页



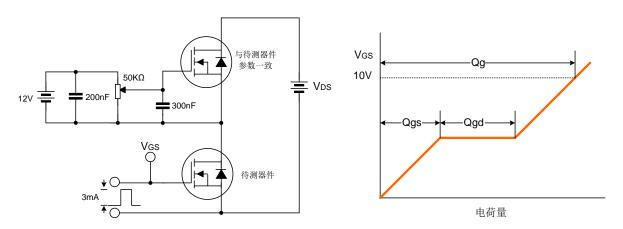
典型特性曲线



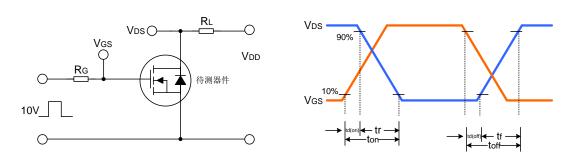


典型测试电路

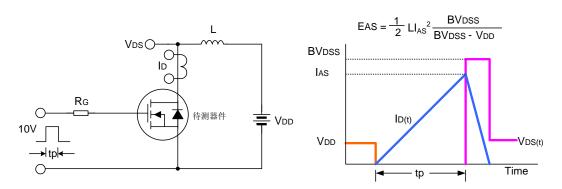
栅极电荷量测试电路及波形图

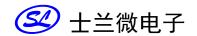


开关时间测试电路及波形图



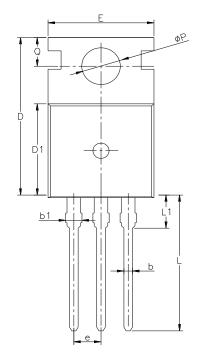
EAS测试电路及波形图

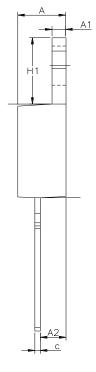




封装外形图

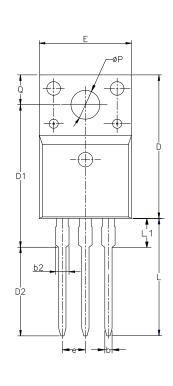
TO-220-3L 单位: 毫米

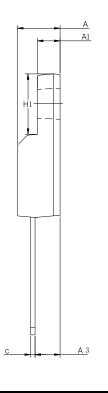




SYMBOL	MIN	NOM	MAX
Α	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00		1.60
С	0.30	_	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
е		2.54BSC	
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	_		3.95
ΦP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	_	3.20
	•		•

TO-220F-3L 单位: 毫米

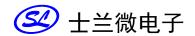




SYMBOL	MIN	MON	MAX		
Α	4.42	4.70	5.02		
A1	2.30	2.54	2.80		
A3	2.50	2.76	3.10		
b	0.70	0.80	0.90		
b2	-	1	1.47		
C	0.35	0.50	0.65		
D	15.25	15.87	16.25		
D1	15.30	15.75	16.30		
D2	9.30	9.80	10.30		
E	9.73	10.16	10.36		
е	2.54BSC				
H1	6.40	6.68	7.00		
	12.48	12.98	13.48		
L1	1	/	3.50		
øΡ	3.00	3.18	3.40		
Q	3.05	3.30	3.55		

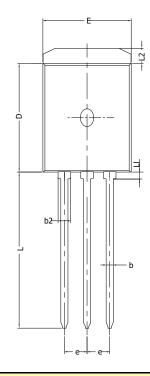
版本号: 1.7

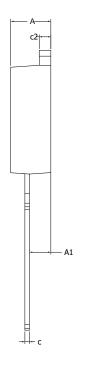
http://www.silan.com.cn



封装外形图

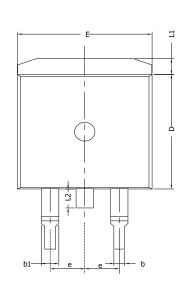
TO-262-3L 单位: 毫米

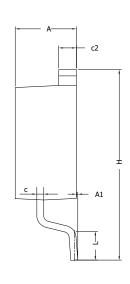




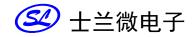
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
А	4.30	4.50	4.70
A1	2.20		2.92
b	0.71	0.80	0.90
b2	1.20		1.50
С	0.34		0.65
c2	1.22	1.30	1.35
D	8.38		9.30
E	9.80	10.16	10.54
e		2.54 BSC	
L	12.80		14.10
LI			0.75
L2	1.12		1.42

TO-263-2L 单位: 毫米





SYMBOL	MIN	NOM	MAX
Α	4.30	4.57	4.72
A1	0	0.10	0.25
b	0.71	0.81	0.91
С	0.30	-	0.60
c2	1.17	1.27	1.37
D	8.50		9.35
E	9.80		10.45
е		2.54BSC	
н	14.70		15.75
L	2.00	2.30	2.74
L1	1.12	1.27	1.42
L2			1.75



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SVS11N65T/F/K/S	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn
版 本:	1.7		
修改记录:			
1. 修改	女参数和图 5 图 6		
版 本:	1.6		
修改记录:			
1. 修改	文 TO-220-3L 封装信息		
版 本:	1.5		
修改记录:			
1. 修改	女产品规格分类		
版 本:	1.4		
修改记录:			
1. 修改	女封装信息		
版 本:	1.3		
修改记录:			
	TO-263-2L 封装		
版 本:	1.2		
修改记录:			
	女热阻特性		
	文 Q 值		
	1.1		
修改记录:			
	女 R _{DS(ON)} 值		
版 本:	1.0		
修改记录:			
1. 正式	代 发布版本		

杭州士兰微电子股份有限公司

http://www.silan.com.cn